

Descriptif de poste - Recrutement

Filiale française du groupe O-Net Technologies (Group) Limited, 3SP Technologies est une PME en pleine croissance, qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.

Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et InP, notre entreprise a pour mission d'être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les technologies laser avancées.

Aujourd'hui, nous recherchons un :

Technicien Matériau H/F en CDI

Rattaché(e) au service Wafer en production, vos principales missions seront les suivantes :

- Réaliser les opérations de fabrication de l'atelier Métallisation : Dépôt métal par évaporation, par faisceau d'ions (DIBS) ou par électrolyse, Rodage Polissage, Recuit des contacts p et n, en :

- respectant les procédures et le planning de fabrication.
- mettant à jour les outils de gestion de l'atelier (fiches suiveuses, suivi de production,...)

Une formation au poste sera bien évidemment assurée.

Rigueur, autonomie, dextérité et capacité à travailler en équipe sont des qualités qui vous aideront à réussir dans ce poste.

Quelques connaissances en techniques de dépôts de métallisation ou techniques du vide ou nettoyage chimique par voie humide ou rodage et polissage seraient un plus.

Travail en salle blanche, en horaires décalés (2X8).

Durée du travail hebdomadaire de 36h30 par semaine associée à 11 RTT par an.

Salaire : Selon profil

Mutuelle / prévoyance

Site partagé avec Nokia : Restaurant d'entreprise, CIE, salle de sports...

Un véhicule est indispensable, le site n'étant pas desservi par les transports en communs à ces horaires de travail.

Poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l'adresse suivante :

RH@3spgroup.com